M 0015

Mar., 2017

微通道内滑移区气体 - 颗粒流动传热数值模拟

周 俊 刘振宇 吴慧英

(上海交通大学机械与动力工程学院, 上海 200240)

摘 要 本文针对微通道内气粒间流动传热过程开展数值研究, 所建模型中气体处理为可压缩/变物性流体, 并在气固交界处采用速度滑移和温度跳跃边界条件以考虑其微尺度效应。在数值研究基础上, 分析了微通道受限空间、克努森数、气体流速以及颗粒表面温度对微通道内气粒换热的影响。研究结果表明, 受限空间结构将强化气粒间换热过程, 颗粒表面平均传热努赛尔数随微通道气体流量增大而增大, 克努森数增大以及颗粒表面温度升高都将导致颗粒表面平均传热努赛尔数减小。

关键词 微尺度传热; 气粒两相流; 数值模拟; 微通道

中图分类号: TK124 文献标识码: A 文章编号: 0253-231X(2017)03-0581-06

Numerical Simulation of Gas-particle Flow and Heat Transfer in Slip flow Regime in a Microchannel

ZHOU Jun LIU Zhen-Yu WU Hui-Ying

(School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract In this paper, a numerical model considering the compressibility and variable properties of gas fluid was established to simulate the gas-particle flow and heat transfer in the microchannel. The velocity slip and temperature jump boundary conditions were implemented at the gas-particle interface in the numerical modeling. The influences of microchannel confined space, Knudsen number, gas velocity and particle surface temperature on the heat transfer between gas and particle were studied based on the numerical predictions. The results show that the heat transfer is enhanced due to the confined space of microchannel. Moreover, the average Nusselt number increases with increasing gas flow rate, while it decreases with the increases of Knudsen number and particle surface temperature.

Key words micro-scale heat transfer; gas-particle flow; numerical simulation; microchannel

0 前 言

chinaXiv:201703.00464v1

近年来,随着微加工制造技术水平日益提高,各种微型化系统不断涌现。其中,微纳卫星已成为未来航天器发展的新方向 ^[1,2],微型固体能源系统是实现微纳卫星在轨姿控的新型推进系统,具有集成度高、运行可靠等特点,受到研究者高度关注 ^[3]。对于微型固体能源推进系统,全面掌握微尺度喷管内气体 – 固体颗粒流动换热特性是其设计开发成败的关键问题。

微尺度气体 - 颗粒流动传热研究尚处于初步阶段。Tsuji [4] 研究了气固两相之间动量、能量耦合机制以及不同尺度气固两相流的处理方法。Barber等 [5] 采用数值模拟和理论分析方法研究低 Reynolds (Re) 数微通道内固定颗粒表面拽力系数 (C_d) 问题,研究发现阻塞率 (D/H) 对颗粒表面 C_d 具有较大影响,同时得到颗粒表面 C_d 的表达式,但研究中并未

考虑温度跳跃的影响。Mohajer 等 [6] 分析气体变物性对无限大空间内三维球形颗粒与周围空气传热特性的影响,研究表明当颗粒表面与气体来流温度之差小于 200 K 时,颗粒表面速度滑移效应对传热的影响大于温度跳跃效应带来的影响,颗粒表面平均传热努赛尔数 (Nu) 随克努森数 (Kn) 增大而增大,而当两者温度差大于 600 K 时具有相反的结论,但该研究并未涉及气体可压缩效应。Kishore 和Ramteke [7] 研究了速度滑移边界条件下,球型颗粒与气体之间的对流换热问题,但该研究中并未考虑温度跳跃效应对传热的影响。

综上所述,目前针对微通道受限空间内气粒流动传热的研究还较为匮乏,现有模型并未充分考虑微尺度条件下气体的可压缩性对流动传热影响,对气体变物性影响的研究也不够深入。本文将数值模

收稿日期: 2017-01-05; 修订日期: 2017-02-22

基金项目: 国家自然科学基金项目资助 (No.51536005; No.51676124), 国家基金委创新群体项目 (No.51521004)

作者简介: 周 俊(1991–),男,四川成都人,硕士研究生,主要从事微尺度气固两相流研究。 通信作者: 吴慧英,教 授, whysrj@sjtu.edu.cn

拟微通道受限空间内气粒间流动传热过程,分析气 固边界处速度与温度非连续性对气体 - 颗粒间换热 过程作用规律,研究微尺度气体可压缩性及变物性 对气粒流动传热特性的影响程度。

1 数学模型

随着微型器件特征尺寸减小, 其内部气体可压 缩性及稀薄作用将不可忽略,气体流动的连续性假 设将不再成立 [8,9]。通常引入 Kn 数判断微尺度气体 是否适用连续性假设条件 [10]:

$$Kn = \frac{\lambda}{L} \tag{1}$$

其中, L 为流动特征尺寸 (本文取颗粒直径 D_P), λ 为气体分子平均自由程。根据 Kn 数大小可将气体 流动划分为四个区:连续介质区 $(Kn < 10^{-3})$ 、温 度跳跃与速度滑移区 $(10^{-3} < Kn < 10^{-1})$ 、过渡区 $(10^{-1} < Kn < 10^1)$ 以及自由分子区 $(Kn > 10^1)$ [11]。 本文研究的气粒两相流动传热问题属于温度跳跃与 速度滑移区, 气体主流区域 Navier-Stokes 方程和傅 里叶定律依然适用,但在气固交界处速度与温度将 出现非连续特征。

针对稳态二维可压缩无内热源牛顿流体 (不考 虑气体体积力影响), 其主流区控制方程组:

连续性方程:

$$\frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} = 0 \tag{2}$$

x 方向动量方程:

$$\frac{\partial \left(\rho u^2\right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(\rho u v\right)}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \tag{3}$$

y 方向动量方程:

$$\frac{\partial \left(\rho v^2\right)}{\partial y} + \frac{\partial \left(\rho u v\right)}{\partial x} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} \tag{4}$$

能量方程:

$$\frac{\partial \left[\rho E u + p u\right]}{\partial x} + \frac{\partial \left[\rho E v + p v\right]}{\partial y} = \frac{\partial \left[k \frac{\partial T}{\partial x} - u \tau_{xx} - v \tau_{xy}\right]}{\partial x} + \frac{\partial \left[k \frac{\partial T}{\partial y} - u \tau_{yx} - v \tau_{yy}\right]}{\partial y} \tag{5}$$

其中,
$$\tau_{xx} = \frac{2\mu}{3} \left(2\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right), \tau_{yy} = \frac{2\mu}{3} \left(2\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right),$$

$$\tau_{yx} = \tau_{xy} = \mu \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right), u, v \text{ } \text{分别表示气体在}$$

x, y 方向上的速度分量, k 为气体导热系数, E 为气 体动能 $(V^2/2)$ 与内能 (e) 之和:

$$E = e + \frac{V^2}{2} \tag{6}$$

微通道进口设定为速度入口边界条件, 出口采 用压力出口边界条件。当 $Kn \leq 0.1$ 时,可采用 如下边界条件描述其气固相间速度与温度不连续效 应。Maxwell 一阶速度滑移边界条件:

$$u_{\rm g} - u_{\rm w} = \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \frac{\lambda}{\mu} \tau_{\rm t}|_{\rm wall} + \frac{3}{4} Pr \frac{(\gamma - 1)}{\gamma \rho RT_{\rm slip}} (-q_t)|_{\rm wall}$$
(7)

其中, u_g 为近壁面气体速度, u_w 为壁面速度。 σ_v 为 切向动量协调系数 (在本文中取 1), μ 为空气动力黏 度, λ 为气体分子平均自由程。式 (7) 等式右侧第一 项称为黏性滑移项, 第二项为热蠕动项 (与黏性滑移 项相比热蠕动项可以忽略 [6])。因此, 本文研究中采 用的速度滑移边界条件为:

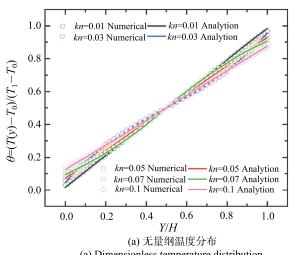
$$u_{\rm g} - u_{\rm w} = \frac{2 - \sigma_{\rm v}}{\sigma_{\rm v}} \frac{\lambda}{\mu} \tau_{\rm t}|_{\rm wall}$$
 (8)

Smoluchowski 一阶温度跳跃边界条件:

$$T_{\rm g} - T_{\rm w} = \frac{2 - \sigma_T}{\sigma_T} \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \frac{\lambda}{Pr} \frac{\partial T}{\partial n}$$
 (9)

其中, $T_{\rm g}$ 为近壁面气体的温度, $T_{\rm w}$ 为壁面温度。 σ_{T} , γ 分别为热协调系数和气体比热容比 (本文研究 中分别取 1 和 1.4)。

通过模拟平板间充分发展的微尺度 Poiseuille 流 动来验证本文所建模型的可靠性。如图 1 所示,将 数值模拟结果与理论结果 [12] 进行比较,数值计算 得到的平板间无量纲温度和无量纲速度分布与理论 解结果吻合良好。



(a) Dimensionless temperature distribution

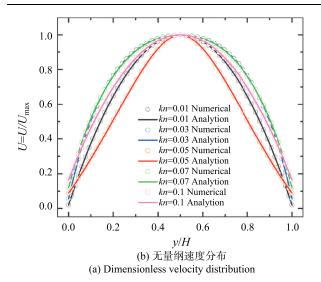


图 1 微尺度 Poiseuille 流动数值解与理论解对比 Fig. 1 Comparation between numerical and analytical results of micro-scale Poiseuille flow

2 物理模型

针对本文所研究的微通道气粒流动传热问题, 计算物理模型如图 2 所示。于 30 μm×10 μm 的微通 道中心位置固定一个高温圆形固体颗粒,常温气体 以恒定速度从左侧入口流入通道冷却该颗粒。对气 体流动区域进行网格划分,在微通道壁面和颗粒表 面附近区域采用贴体细密网格以提高计算精度。首 先对不同 Kn 数流动条件的计算网格进行无关性检 验,表 1 给出了 Kn=0.03 的检验结果,在综合考虑 计算速度与精度基础上,选择网格 3 进行 Kn=0.03 条件下的流动传热计算,其他 Kn 数条件下也采用

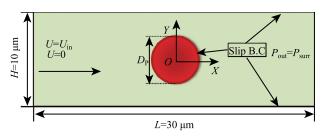


图 2 计算物理模型示意图

Fig. 2 Schematic of computational model

表 1 网格无关性验证 (Kn=0.03)

Table 1 Verification of grid-independency (Kn = 0.03)

	网格总数	平均 Nu	相对误差
网格 1	8875	1.1721	0.0949
网格 2	13212	1.0979	0.0257
网格 3	25034	1.0724	0.0019
网格 4	33655	1.0704	0.000

相同的步骤进行网格的划分。在此基础上,数值模拟了 $Kn=0.01\sim0.1$,颗粒表面温度 $T_P=500\sim1100~\mathrm{K}$ 以及微通道空气进口速度 $V_{\mathrm{in}}=1\sim7~\mathrm{m/s}$ 工况下微通道内气粒间的流动与传热过程。

3 结果与讨论

通过比较微通道内单个颗粒和无限大空间内单 个颗粒与气体之间的换热特性, 研究微通道受限空 间对颗粒与气体之间换热特性的影响。图 3 给出了 颗粒 $V_{\rm in}=3~{\rm m/s}$, $T_{\rm p}=900~{\rm K}$ 工况下, 颗粒表面平均传 热 Nu 数随 Kn 数的变化情况。从图 3 可以看出, 在 考虑气体变物性条件下,置于无限大空间中单个颗 粒表面平均传热 Nu 数随 Kn 的增大而减小。同样, 微通道受限空间内颗粒表面平均传热 Nu 数也随 Kn 数的增大而减小,但是减小的幅度大于无限大空间 单个颗粒情况。这是因为在 Kn 数较小 (Dp 较大) 时,受限空间内空气流通面积较小,导致颗粒表面 附近空气流速较大, 因此会增强流动换热过程; 而随 Kn 数增大, 受限空间对空气流速影响减弱, 逐渐接 近无限大空间内单个颗粒的情况,因此两种情况的 颗粒表面平均传热 Nu 数也逐渐接近。图 4 给出了 Kn=0.05, $V_{\rm in}=3$ m/s, $T_{\rm P}=900$ K 工况下, 无限大空 间单个颗粒周围气体速度与温度分布。图 5 给出了 Kn=0.05, $V_{\rm in}=3$ m/s, $T_{\rm P}=900$ K 工况下,微通道受 限空间内单个颗粒周围气体速度与温度分布。由图 4(a) 与图 5(a) 可以看出,由于微通道壁面的存在, 颗粒周围气体在受限空间中的流速明显大于无限大 空间内颗粒周围气体的流速, 而空气流速的增加有 利于颗粒与其周围气体间的换热过程。 从图 4(b) 与

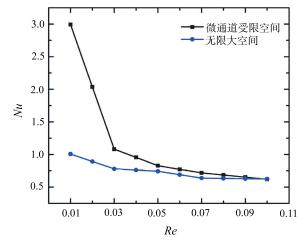
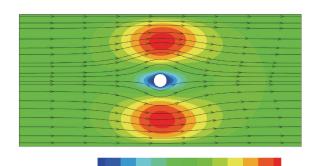


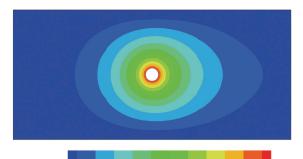
图 3 受限空间对颗粒表面传热 Nu 数的影响 ($V_{\rm in}$ =3 m/s, $T_{\rm p}$ =900 K)

Fig. 3 The influence of confined space on average Nu number($V_{\rm in}=3$ m/s, $T_{\rm p}=900$ K)

图 5(b) 可观察到,由于受限空间中气体流速较快, 能及时将热量带走,因此受限空间中颗粒周围气体 温度低于无限大空间中颗粒周围气体温度。



Velocity: 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 (a) 速度分布 (a) Velocity distribution



Temperature: 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 (b) 温度分布

图 4 无限大空间内颗粒周围速度与温度分布 $(Kn=0.05, V_{\rm in}=3~{\rm m/s}, T_{\rm p}=900~{\rm K})$

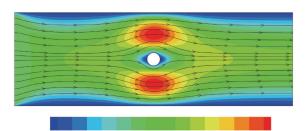
(b) Temperature distribution

Fig. 4 Velocity and temperature distribution around micro particle in infinite space (Kn=0.05, $V_{\rm in}$ =3 m/s, $T_{\rm p}$ =900 K)

为进一步研究颗粒表面平均传热 Nu 数与颗粒直径 (DP) 间的关系。图 6 给出了 TP=700 K 工况下,颗粒表面平均传热 Nu 数随 Kn 数变化情况。一方面在空气变物性条件下,温度跳跃对传热削弱程度大于速度滑移增强程度,因此随着 Kn 数的增加颗粒表面平均传热 Nu 数减小。另一方面,由于本文中计算 Kn 数的特征尺寸取 DP,因此随着 Kn 数不断增大 (DP 不断减小),微通道内流体流通面积增大,相同微通道 Vin 进口条件下,颗粒表面气体速度随之减小,因此颗粒表面传热减弱。综合以上两种因素,Kn 数增加将引起颗粒表面平均传热 Nu 数减小。

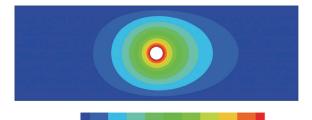
微通道 V_{in} 会直接影响流经颗粒表面气体速度,而颗粒表面气体流速与其传热量密切相关。图 7 给出了 Kn=0.03 和 Kn=0.05 两种情况下微通道内颗粒表面平均传热 Nu 数随微通道 V_{in} 的变化趋势。从

图中可以看出,在相同颗粒表面温度条件下,由于进口速度的增加,流经颗粒表面气体的速度也随之增加,有利于换热。因此,随微通道 $V_{\rm in}$ 不断增加,颗粒表面平均传热 Nu 数也随之增加。在图 7 中还可以观察到, $T_{\rm P}$ 较高时,颗粒表面平均传热 Nu 数随 $V_{\rm in}$ 增加的幅度小于 $T_{\rm P}$ 较低的情况。这是因为 $T_{\rm P}$ 较高时,温度跳跃效应对传热的削弱作用也较强,因此增加 $V_{\rm in}$ 并不能大幅度增强换热。



Velocity: 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

(a) 速度分布 (a) Velocity distribution



Temperature: 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 (b) 温度分布

图 5 微通道受限空间内颗粒周围速度与温度分布 $(Kn=0.05, V_{\rm in}=3~{\rm m/s}, T_{\rm p}=900~{\rm K})$

(b) Temperature distribution

Fig. 5 Velocity and temperature distribution around micro particle in a confined microchannel (Kn=0.05, $V_{\rm in}$ =3 m/s, $T_{\rm p}$ =900 K)

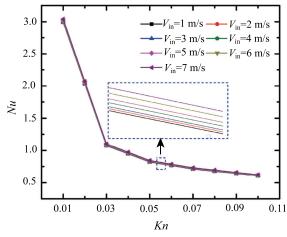


图 6 Kn 数对颗粒表面传热 Nu 数的影响 $(T_P=700 \text{ K})$ Fig. 6 Influence of Kn number on average Nu number $(T_P=700 \text{ K})$

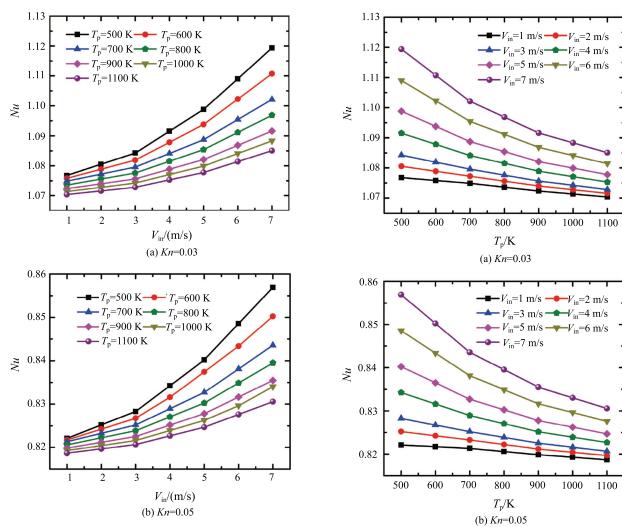


图 7 微通道进口速度 (Vin) 对颗粒表面传热 Nu 数的影响

Fig. 7 Influence of inlet velocity on average Nu number

气体的物性对颗粒与气体之间传热有重要影响, 因此研究与空气物性密切相关的颗粒表面温度 (T_P) 对颗粒表面传热的影响具有重要意义。图8给出了 Kn=0.03 和 Kn=0.05 两种情况下, 颗粒表面平均传 热 Nu 数随 T_P 的变化情况。随 T_P 增加, 颗粒与流 经颗粒表面空气间的温差增大,相应的温度梯度随 之增大, 温度跳跃效应也逐渐增强, 传热热阻增大, 不利于换热; 而随着 T_P 增加, 空气的导热系数也相 应增大并有利于换热。上述两者存在的"竞争"的关 系决定了最终的传热效果。由于温度跳跃效应对传 热的削弱作用大于导热系数产生的增强作用,因此, 随 T_P 的升高, 颗粒表面平均换热 Nu 数减小。同时, 在图 8 中还可以观察到, 在 T_P 较低时, 由于温度跳 跃对传热的削弱作用有限,因此 Vin 较大时的换热 强度明显大于 $V_{\rm in}$ 较小的换热强度, 而随 $T_{\rm P}$ 逐渐升 高时,由于温度跳跃对传热的削弱作用增强,各个 $V_{\rm in}$ 工况下的颗粒表面平均传热 Nu 数逐渐接近。

图 8 颗粒表面温度 (T_P) 对颗粒表面传热 Nu 数的影响 Fig. 8 Influence of particle surface temperature on average Nu number

4 结 论

本文针对微通道内气粒流动传热过程开展数值 模拟研究, 所建模型中气体处理为可压缩/变物性流 体,并在颗粒表面以及微通道壁面处采用速度滑移 和温度跳跃边界条件以考虑其滑移区微尺度效应。 研究表明, 受限空间对颗粒与空气间传热有明显影 响,随着 Kn 数的增大 (D_P) 的减小),颗粒表面平均 传热 Nu 数随之减小。同时, 颗粒表面平均传热 Nu数随微通道 $V_{\rm in}$ 增加而增大, 随颗粒 $T_{\rm P}$ 增大而减 小。但相较 D_P ,微通道 $V_{\rm in}$ 及 T_P 对颗粒表面平均 传热 Nu 数影响较小。

考文献

[1] Itoh A, Watanabe M, Habu H, et al. Micro Solid Propellant Thruster for SmallL Satellite [J]. International Jour-

- nal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, 2009, 8(4): 321-327
- [2] Cheah K H, Chin J K. Performance Improvement on MEMS Micropropulsion System Through a Novel Twodepth Micronozzle Design [J]. Acta Astronautica, 2011, 69(1/2): 59–70
- [3] Lee J, Kim K, Kwon S. Design, Fabrication, and Testing of MEMS Solid Propellant Thruster Array Chip on Glass Wafer [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2010, 157(1): 126–134
- [4] Tsuji Y. Multi-scale Modeling of Dense Phase Gas-particle Flow [J]. Chemical Engineering Science, 2007, 62(13): 3410–3418
- [5] Barber R W, Sun Y, Gu X J, et al. Isothermal Slip Flow over Curved Surfaces [J]. Vacuum, 2004, 76(1): 73–81
- [6] Mohajer B, Aliakbar V, Shams M, et al. Heat Transfer Analysis of a Microspherical Particle in the Slip Flow Regime by Considering Variable Properties [J]. Heat Transfer Engineering, 2015, 36(6): 596–610
- [7] Kishore N, Ramteke R R. Forced Convective Heat Transfer from Spheres to Newtonian Fluids in Steady Axisymmetric Flow Regime with Velocity Slip at Fluid-solid

- Interface [J]. International Journal of Thermal Sciences, 2016, 105(1): 206-217
- [8] 陶然, 权晓波, 徐建中. 微尺度流动研究中的几个问题 [J]. 工程热物理学报, 2001, 22(5): 575-577 TAO Ran, QUAN Xiaobo, XU Jianzhong. Several problems in Research of Micro-scale Flows [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2001, 22(5): 575-577
- [9] Cai C, Sun Q. Near Continuum Flows over a Sphere [J]. Computers & Fluids, 2015, 111(16): 62–68
- [10] Afshar H, Shams M, Nainian S M M, et al. Microchannel Heat Transfer and Dispersion of Nanoparticles in Slip Flow Regime with Constant Heat Flux [J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2009, 36(10): 1060–1066
- [11] Barron R F, Wang X, Ameel T A, et al. The Graetz Problem Extended to Slip-flow [J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1997, 40(8): 1817–1823
- [12] Tian Z-W, Zou C, Liu H-J, et al. Lattice Boltzmann Scheme for Simulating Thermal Micro-flow [J]. Physical A: Statistical Mechanics and its Applications, 2007, 385(1): 59–68